

# 2013-2017年中国印刷电路板PCB市场监测及未来发展趋势报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2013-2017年中国印刷电路板PCB市场监测及未来发展趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201306/95574.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

PCB ( PrintedCircuitBoard ) ，中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接提供者。根据电路层数可分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板，复杂的多层板可达十几层。中国PCB行业的发展得益于全球产业转移，在成本优势方面，中国在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面具有巨大的优势；下游产业在中国的蓬勃发展，全球整机制造转移中国，提供了巨大的市场需求空间。中国由于下游产业的集中及劳动力、土地成本相对较低，成为发展势头最为强劲的区域。据预测2012年全球PCB产值将达627.5亿美元，其中中国大陆、日本、台湾与韩国四个区域产值加总比重超过80%，堪称全球PCB生产最主要基地。中国印制电路板的产业规模占全球比重到2014年将提高到41.92%。我国各类电子产品和LED等的兴起都对印制电路板行业产生强大的推动作用，未来五年中国印制电路板行业仍将保持快速增长。

中企顾问网发布的《2013-2017年中国印刷电路板PCB市场监测及未来发展趋势报告》共九章。首先介绍了中国印刷电路板PCB行业的概念，接着分析了中国印刷电路板PCB行业发展环境，然后对中国印刷电路板PCB行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国印刷电路板PCB行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国印刷电路板PCB行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

### 报告目录

#### 第一章印制电路板（PCB）的相关概述

##### 第一节PCB的介绍

###### 一、PCB的定义

###### 二、PCB的分类

###### 三、PCB的历史

##### 第二节PCB的产业链

###### 一、PCB产业链的构成

###### 二、产业链中的产品介绍

#### 第二章全球PCB产业发展分析

## 第一节全球PCB产业发展概况

- 一、国际重点PCB制造企业发展概述
- 二、2011年全球PCB工业发展分析
- 三、2012年全球PCB行业发展分析
- 四、2012年全球PCB产业的格局变化
- 五、2012年国际柔性电路板行业的发展
- 六、国外印制电路板制造技术的发展
- 七、2012年全球PCB行业发展分析及预测

## 第二节美国

- 一、美国PCB产业的发展概况
- 二、美国PCB主要生产厂家的发展
- 三、2012年北美印刷电路板发展现状

## 第三节欧洲

- 一、欧洲PCB产业发展概况
- 二、2012年德国PCB产业的发展
- 三、2012年欧洲PCB行业发展分析

## 第四节日本

- 一、日本PCB产业的发展阶段
- 二、日本PCB产业的发展回顾
- 三、2012年日本PCB产业的发展
- 四、日本领先PCB厂商发展高端路线

## 第五节台湾地区

- 一、2011年台湾PCB产业的发展
- 二、2012年台湾PCB产业的发展
- 三、台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

## 第三章中国PCB产业发展现状

### 第一节我国PCB产业的发展概况

- 一、我国PCB产业的产值及产能
- 二、我国PCB产业的产品结构
- 三、我国PCB行业配套日渐完善
- 四、2012年我国PCB行业的发展
- 五、2012年我国PCB产业的发展机遇

## 第二节PCB产业竞争力分析

### 一、竞争对手

### 二、替代品

### 三、潜在进入者

### 四、供应商的力量

## 第三节HDI市场发展分析

### 一、HDI市场容量

### 二、HDI市场供求

### 三、HDI市场趋势

## 第四节我国PCB产业发展问题及对策

### 一、我国PCB产业与国外存在的差距

### 二、PCB产业发展面临的挑战

### 三、PCB产业持续发展的措施

### 四、PCB产业需发展民族品牌

## 第四章PCB上游原材料市场分析

### 第一节铜箔

#### 一、铜箔的相关概述

#### 二、铜箔在柔性印制电路中的应用

#### 三、电解铜箔产业的发展概况

### 第二节环氧树脂

#### 一、环氧树脂的相关概述

#### 二、环氧树脂的主要应用领域

#### 三、我国环氧树脂产业的发展现状

### 第三节玻璃纤维

#### 一、玻璃纤维的相关概述

#### 二、我国成为全球最大玻璃纤维生产国

#### 三、2012年我国玻璃纤维行业经济运行情况

#### 四、2012年玻璃纤维产业的发展情况

## 第五章PCB下游应用领域分析

### 第一节消费类电子产品

#### 一、2012年我国消费电子产品走向高端

#### 二、消费电子用PCB市场需求稳定增长

### 三、高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

#### 第二节通讯设备

##### 一、2012年我国通讯设备制造业发展情况

##### 二、2012年我国通信设备业的发展

##### 三、语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

#### 第三节汽车电子

##### 一、PCB成为汽车电子市场的热点

##### 二、多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大

##### 三、2012年全球汽车电子PCB市场发展预测

#### 第四节LED照明

##### 一、2012年中国LED照明的发展状况

##### 二、LED发展为PCB行业带来新需求

### 第六章PCB制造技术的研究

#### 第一节PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

##### 一、PCB芯片封装的介绍

##### 二、PCB芯片封装的主要焊接方法

##### 三、PCB芯片封装的流程

#### 第二节光电PCB技术

##### 一、光电PCB的概述

##### 二、光电PCB的光互连结构原理

##### 三、光学PCB的优点

##### 四、光电PCB的发展阶段

#### 第三节PCB技术的发展趋势

##### 一、向高密度互连技术方向发展

##### 二、组件埋嵌技术的发展

##### 三、材料开发的提升

##### 四、光电PCB的前景广阔

##### 五、先进设备的引入

### 第七章国外重点PCB制造商介绍

#### 第一节日本企业

##### 一、日本揖斐电株式会社(IBIDEN)

##### 二、日本旗胜(NipponMektron)

### 三、日本CMK公司

#### 第二节美国企业

##### 一、MULTEK

##### 二、美国TTM

##### 三、新美亚 (SANMINA-SCI)

##### 四、惠亚集团 (Viasystems)

#### 第三节韩国企业

##### 一、三星电机 (SamsungE-M)

##### 二、永丰 (YoungPoongGroup)

##### 三、LGElectronics

#### 第四节台湾企业

##### 一、欣兴电子

##### 二、健鼎科技

##### 三、雅新电子

### 第八章国内PCB重点企业研究

#### 第一节沪电股份

##### 一、企业概况

##### 二、竞争优势分析

##### 三、2011-2012年经营状况分析

##### 四、2013-2017年公司发展战略分析

#### 第二节天津普林

##### 一、企业概况

##### 二、竞争优势分析

##### 三、2011-2012年经营状况分析

##### 四、2013-2017年公司发展战略分析

#### 第三节生益科技

##### 一、企业概况

##### 二、竞争优势分析

##### 三、2011-2012年经营状况分析

##### 四、2013-2017年公司发展战略分析

#### 第四节超声电子

##### 一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况分析

四、2013-2017年公司发展战略分析

第五节超华科技

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2011-2012年经营状况分析

四、2013-2017年公司发展战略分析

第九章2013-2017年PCB行业投资分析及前景预测

第一节2013-2017年PCB投资分析

一、PCB行业SWOT分析

二、PCB投资面临的风险

三、PCB市场投资空间大

第二节2013-2017年PCB产业发展前景预测

一、2012年PCB产业的发展前景

二、2012年软板与HDI板发展前景向好

三、2013-2017年我国印制电路板产业的发展前景预测

四、未来我国PCB行业将保持高速增长

五、十二五期间我国PCB产业的发展重点

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201306/95574.html>